**附件2：**

**第三届增材制造(3D打印)产业创新峰会报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 单位性质 | |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮 编 | |  |
| 联 系 人 |  | | | E-mail | |  |
| 联系电话 |  | | | 传 真 | |  |
| 姓 名 | 性别 | 所在部门 | 职 务 | 电 话 | | 手 机 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 住宿安排 | □标准间合住 □单间单住 □自行安排 | | | | | |
| 要求或  建议 |  | | | | 单位盖章  年 月 日 | |

**报名表填写完毕后请发至shenzh@miitpx.com**

工业和信息化部工业文化发展中心

增材制造(3D打印)研究院 申志辉

手机：13705262451(微信)

邮箱：shenzh@miitpx.com